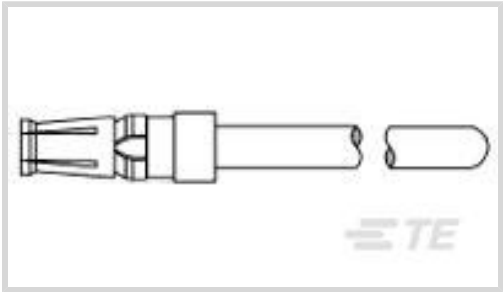




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插座**
D-Sub 端子大小: 8
端子基材: **铜合金**
端子接触部电镀材料: **金**
连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	印刷电路板

接触件特性

端子接触部电镀厚度	.76 μm[30 μin]
端子种类	长
端子底板材料	镍
端子类型	插座
D-Sub 端子大小	8
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	10 A

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
电路应用	Power

包装特性

封装方法	零散零件
------	------



其他

注释	这些接触件只能与标准连接器搭配使用。请勿与盲配连接器一起使用。
----	---------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2008年10月（15） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号1393824-8
V23154Z1015



TE 产品编号1623821-8
CFH 1100 680R 5% 300mm Leads



TE 产品编号YDTS24W21-11SNCO01
RECP ASSY



TE 产品编号3-1622824-5
RL73H 3A R18 1% 4K RL



TE 产品编号202757-3
6 PL. FEM. BLOCK

TE 产品编号2342832-4
AVC16L FLAT S04 RED R 500MM/2X3

TE 产品编号6-1879655-2
H8 21K5 0.5% 100PPM

TE 产品编号8-1393766-8
R10-E1Z6-V90=R10

TE 产品编号2-2176372-3
RQ 0603 84K5 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

SOCKET CONTACT ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。